# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-302516

(43)Date of publication of application: 09.12.1988

(51)Int.CL

H01L 21/205 B01J 3/06 C01B 31/06 C30B 29/04 C30B 31/22 H01L 21/265

(21)Application number: 62-137700

(71)Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

02.06.1987

(72)Inventor:

**NAKAHATA HIDEAKI** 

**IMAI TAKAHIRO** 

**FUJIMORI NAOHARU** 

#### (54) SEMICONDUCTOR DIAMOND AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an N-type semiconductor diamond which has not been developed by containing S as a dopant element.

CONSTITUTION: S is contained as a dopant element. It is preferable that the concentration of S as the dopant element is brought to 1 × 1010W1 × 1020cm-3. A vapor-phase thin-film synthetic method using a raw material gas, the ratio S/C of the atomicity of S therein to the atomicity of C therein extends over 0.001%W1.0%, an extra-high voltage synthetic method or an ion implantation method is employed as the manufacture of the dopant element. A diamond film such as an S-doped diamond film is grown onto a diamond single crystal substrate (111) surface, using the raw material gas such as a reaction gas consisting of 0.5% CH4, 0.000005W0.005% H2S and H2 as the reminder as a raw material through a microwave plasma CVD method. Or a material in which S is mixed into diamond powder is dissolved into an Fe-Ni solvent, and an S-doped diamond single crystal is obtained under the conditions of 5GPa and approximately 1400° C.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

### ⑩ 日本 国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭63-302516

@Int_Cl_•		識別記号	厅内整理番号		43公開	昭和63年(19	88)12月9日
B 01 J	21/205 3/06 31/06		7739-5F R-6865-4G A-6750-4G	. •	•		·
C 30 B	29/04 31/22	. *	8518-4G 8518-4G				
H 01 L	21/265		7738-5F	審査請求	未請求	発明の数 4	(全4頁)

②発明の名称 半導体ダイヤモンド及びその製造方法

②特 頤 昭62-137700

**塑出** 願 昭62(1987)6月2日

②発明者中幡英章 兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号住友電気工業株式会 社伊丹製作所内

②発 明 者 今 井 貴 浩 兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会 社伊丹製作所内

⑫発 明 者 藤 森 直 治 兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会 社伊丹製作所内

①出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市東区北浜 5 丁目15番地 ②代 理 人 弁理士 内 田 明 外 3 名

BD 4FF - 3€

#### 1. 発明の名称

半導体ダイヤモンド及びその製造方法 2. 特許請求の範囲

- (1) ドーパント元素として8を含有してなる半 媒体ダイヤモンド。
- (2) ドーパント元素として8を1×10<sup>10</sup>~
  1×10<sup>20</sup> [cm<sup>-1</sup>]の設度を含有する特許請求の範囲第1項に記載される半導体ダイヤモンド。
- (3) 原料ガス中の8の原子数とcの原子数の比 8/0例が 0.001 5~ 1.05 である原料ガスを用いて気相薄膜合成法により、8を含有してなる半導体ダイヤモンドを得るととを特徴とする半導体ダイヤモンドの製造方法。
- (4) 超高圧合成法によりドーパント元素として 日を含有してなる半導体ダイヤモンドを得る ことを特徴とする半導体ダイヤモンドの製造 方法。
- (5) イオン住入法によりドーパント元素として

Bを含有してなる半導体ダイヤモンドを得る ことを特徴とする半導体ダイヤモンドの製造 方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

[ 産業上の利用分野]

本発明は電子機器等に利用される半導体特性を有するメイヤモンドに関するものである。

[従来の技術]

ダイヤモンドは、バンドギャッブが 5.5 eV であり本来絶縁性のものであるが、 81 や Ge などと同様に不純物をドーピングすることにより 不純物単位を形成し、P型及びN型の半導体特 性を持たせることが当然考えられる。

実際、天然ダイヤモンドの中には日を含有したP型半導体が存在しており、『ロダイヤと呼ばれている。この『ロダイヤは超高圧合成法によつても製造できる。しかし』型の半導性を示すダイヤモンドは天然には存在しない。また、 超高圧合成法で製造されたものでも320半導性が確認された例はない。 [発明が解決しようとする問題点]

P H 接合を利用した半球体ダイヤモンドデバイスを形成するためには、 H 型半導体ダイヤモンドが不可欠である。

しかしながらこれまで、超高圧合成法やイオン注入法によりダイヤモンドへのドーピングが 試られているが、B型半導体ダイヤモンドを得 られた例はない。

本務明はこのような現状に鑑みて、12型半導体ダイヤモンド及びその製法を提供することを 目的とするものである。

(問題点を解決するための手段及び作用)

本発明者等は、ダイヤモンドへのドーパント 元素として通常まず考えられる。

V族元素のPキA® 等ではなく、PキA® 等より共有結合半径が小さくこのそれに近い値を有する8をドーペントとして用いることを考えついた。そして個々実験、検討の結果、例えば気相薄膜合成法、超高圧単結晶合成法、イオン住入法等により8を含有するダイヤモンドを製

造することができ、この8ドープダイヤモンドは、8の形成したドナーレベルからの自由電子により8型の半導性を示すことを見出し、本発明に到達したのである。

すなわち本発明はドーパント元素として日を 含有してなる半導体ダイヤモンドに関するもの であり、8の浸度が1×10<sup>10</sup> ~1×10<sup>20</sup> [cm<sup>-1</sup>]であるものが特に好ましい。

さらに本発明は 8 を含有してなる半導体ダイク 8 を含有して、原料ガス中の 8 を 方法として、原料ガスの 0 0 1 で の原子数 と C の原子数の比 B / で 気 付 が C の原子数の C は B を 日 な る 半導体 ダイヤモンドを 得る C と を 特 敬 と T る 半導体 ダイヤモンド を 得る C と を 特 敬 と T る 半導体 ダイヤモンド の 製造 方 法 及 び イ オ と と を 特 敬 と で な る 半導体 ダイヤモンド を 得る C と を 特 敬 と し て な る 半導体 ダイヤモンド を 得る C と を 特 敬 と し て な る 半導体 ダイヤモンド を 得る C と を 特 敬 と プ る 半導体 ダイヤモンド

の製造方法を提供する。

ダイヤモンドは、N族元素Oの共有結合で得成されている。不納物としてダイヤモンド中に入つたN族元素のBがOの格子位置に置換されると、共有結合に携わらない外投電子が2個存在することになり、これらはドナー電子となってダイヤモンドはN型の半導性を示すと考えられる。つまりBはダイヤモンドにドーブされて禁制帯中にドナーレベルを形成する。

また8が、たとえばCの格子間に入り、この空孔とペアになつた場合のように、Cの格子位置に置換されていなくても、ドナーレベルを形成できる場合もあると予想される。

また実際、以上のような考えにもとづき、 B ドーブダイヤモンドを作成したところ B 型の半 導性を示すことが確認された。

出導形態が金銭的になり半導体としての性質を 失なう。

本発明の8ドーブ半導体ダイヤモンドは気相 薄膜合成法、超高圧単結晶合成法、イオン注入 法等の公知技術を用いて製造することができ、 いずれの方法によつても得られた8ドーブ半導 体ダイヤモンドの性質に差異はなかつた。

気相薄膜合成法により本発明のBドープ半導体ダイヤモンドを製造する場合、原料ガス中のB原子数とロ原子数の比B/C比がQ001%~10%として行なうことが好ましい。この範囲で行なうことにより得られたダイヤ中のB及便を半導体として有効な1×10<sup>10</sup>~1×10<sup>20</sup> [cm<sup>-1</sup>]にするととができるからである。

原材料としては、 C 供給源として例えば OH4, C H4, C H4, C H4, C H5, C

気相薄膜合成法として種々の従来技術を応用

できる。一例としてマイクロ波ブラズマ ○ ▼ D 法を用いる場合を説明すると、チャンパー内に 反応ガスを導入し、一方マグネトロンから発掘 されたマイクロ波を方形導波管によりチャンパー ここで導き、チャンパー内反応ガスに放気を起 こしてダイヤモンドの合成反応を行う。

本発明の8ドーブダイヤモンドを気相溶膜合成法、超高圧単結晶合成法又はイオン注入法で得る具体的条件、方法については、以下の実施例にて詳麗する。

#### [ 爽始例 ]

#### 水烙例 1

公知のマイクロ放プラズマ 0 V D 法化て、CH4: 0.5 %、 H28: 0.000005~0.005%、 残部 H2 からなる反応ガスを原料としてダイヤモンド単結晶拮板 (111) 面上に、 0.5 μm の厚さの本発明の 8 ドーブダイヤモンド膜を成長させた。反応系内圧力は 3 0 Torr、 マイクロ波は 2.5 4 GHz、出力 3 5 0 Wであつた。

得られたBドープダイヤエピタキシャル膜の

就料ル	8/C	自由证子密度	似于移動度	8 数度
	(%)	(1/m²)	(m²/V.a)	(1/cm²)
1 – 1	0.001	2.8×1 0 <sup>18</sup>	880	1 0 <sup>10</sup> (推定值)
1 - 2	0.005	5.1×10 <sup>13</sup>	850	10 <sup>12</sup> (推定値)
1 - 3	0.01	4.4×1 0 <sup>14</sup>	790	1 015
1-4	0.02	1.9×1015	690	1 018
1 - 5	0.0 5	7.0×1 0 <sup>16</sup>	530	1 017
1 - 6	0.1	3.5×10 <sup>17</sup>	400	1 017
1 - 7	as	8.5×1 018	310	1049 .
1 - 8	1,0	1.2×1 0 <sup>20</sup>	30	1 020
	-		,	

#### 爽施例 2

丧 2

<b>試料</b> N	源料 B/C (%)	自由電子密度 (1/2㎡)	電子移動度 (cm²/∇.e)	B 後度 (1/cm²)
2 – 1	0.001	29×1010	920	1019 (推定値)
2 - 2	0.01	3.5×1013	580	1013
2 - 3	<b>Q1</b>	5.1×1010	370	1 0 4 6
2-4	1.0	9.2×101	120	1016
2 - 5	5.0	21×10 <sup>20</sup>	80	1070

#### **爽施例3**

イオン注入法により、 8 加速電圧 1 5 0 KeV B 注入量 1 0 16 1 / cm² の条件でダイヤモンド単結晶に 8 を注入して、本発明の 8 ドープダイヤモンドを製造した。 得られた 5 ドープダイヤモンドに 其空中でアニール を施した後、ホール測定と抵抗率測定を行つた。 ホール 係数は (+) であり 1 段半導体であることが 確認された。 8 注入 8 の 平均 自由 世子密 旺 は 1 0 16 〔1 / cm² 〕、 電子移動 度は 4 0 [cm²/ V. 8 〕 であつた。

#### [ 発明の効果]

以上の説明と実施例の結果から明らかなように、本務明の8を含有したダイヤモンドは、従来待られていなかつたB型の半導体ダイヤモンドを実現したものである。したがつて本発明の8を含有するダイヤモンドを用いることにより、P B 接合を利用したダイヤモンド半導体デバイスの作烈が可能となる。

また、サーミスターへの応用や、単に導電性 の要求されるダイヤモンドコーティング膜とし

# 特開昭63-302516(4)

ての応用も考えられる。とれらの場合には多結 品がイヤモンドでも有効である。

このようにダイヤモンド半導体としての広い 用途への可能性を開く本発明のBドープダイヤ モンドは、その製法上は公知技術を応用するこ とで容易に得られる点でも有利である。

# 7. 補正の対象

明細答の「発明の詳細な説明」の機 8. 補正の内容

- (1) 明和書第 3 頁第 1 4 ~ 1 5 行目の「・・・ 通常まず考えられる。 V 決元素の P や As 等・・・」なる記載を、「・・・通常まず考え られる V 次元素の P や As 等・・・」と訂正
- (2) 明報書第7頁第16行目の「0.5 pm 」 な る記載を「1.0 pm 」と訂正する。

# 手続補正掛

昭和 6 2年 7 月 /0 日

#### 特許庁長官 小川邦央 殿

1. 事件の表示

昭和 4 2 年特許顯於 157700 号

- 2. 発明の名称 半導体ダイヤモンド及びその製造方法

作 所 大阪市東区北美5-丁昌1.5番地

氏 (215)住友電気工業株式会社 (名 株) (215)住友電気工業株式会社

4.代 理 人 は 帯 東京都港区虎ノ門一丁目16 帝 2 号

ルノ門千代川ビル 心話 (504) ) 8 9 4 唐 氏 名 介理士 (7179) [内 ][]

· 明 (ほか 5 名)

5. 抽正命令の日付 自発補正

6. 補正により増加する発明の数 を し

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成6年(1994)6月24日

【公開番号】特開昭63-302516

【公開日】昭和63年(1988)12月9日

【年通号数】公開特許公報63-3026

【出願番号】特願昭62-137700

【国際特許分類第5版】

HO1L	21/205	7454-4M
B01J	3/06	R 2102-4G
C01B	31/06	A 7003–4G
C30B	29/04	7821-4G
	31/22	7821-4G
HOTT	21/265	
FI]		
H01L	21/265	8617-4M

#### 手統初压毒

平成5年8月6日

特許庁長官 麻生 彼 殿

1. 事件の要示

昭和62年特許模的137700号

2. 売明の名称

**半導体ダイヤモンド及びその製造方法** 

8. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 (電源美田2月13日付 行政に対決党によっに作表事業更)

住所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号

名称 (213) 住友電気工環株式会社・

4. 代理人

住所 東京都港区ルノ門一丁目 1 6 香 2 号 ルノ門千代田ビル 電話(3504)1884番

氏名 **弁理士 (7179)** 内 田 明

(ほか3名)

5. 摘正命令の日付

自発相正

8. 補正により増加する発明の数

5. 9. 6

- 7. 補正の対象
  - (1) 明細書の特許請求の範囲の棚
- 8. 補正の内容
- (1) 明細春の特許請求の範囲の欄を別紙のとお

#### 阴纸

- 2. 特許請求の範囲
- (I) ドーパント元素としてSを含有してなる半導 体ダイヤモンド。
- 12) ドーパント元素としてSを i × i 0 '\*~ i × i 0 '\*~ i × i 0 '\*~ i × i 0 '\* ~ i × i 0 '\* i ∨ o i v o
- (3) 原科ガス中のSの原子数とCの原子数の比S /C(%)がり、001%~1、0%である原 科ガスを用いて気相薄膜介成法により、Sを含 有してなる半導体ダイヤモンドを得ることを特 数とする半導体ダイヤモンドの製造方法。
- (4) 都高圧合成法によりドーパント元素としてS を含有してなる半導体ダイヤモンドを得ること を特徴とする半導体ダイヤモンドの製造方法。
- (5) イヤン法入法によりドーパント元素としてS を含むしてなる半導体ダイヤモンドを得ること を特徴とする半導体ダイヤモンドの製造方法。